



平成 21 年 5 月 8 日

各 位

会社名 日本特殊陶業株式会社
代表者 取締役社長 加藤 倫朗
(コード番号 5334 東証・名証第1部)
問合せ先 総務部長 加藤 正史
TEL (052) 872-5915

セラミック IC パッケージ事業の再編に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社グループの主要製品の一つであるセラミック IC パッケージ事業の組織再編を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 組織再編の目的

セラミック IC パッケージ事業のさらなる成長発展を目指して、戦略的な意思決定と効率的な資源投入を行うことを目的に、当社子会社を含めた組織再編を行うこととしました。

2. 組織再編の概要

- (1) 当社 100%出資子会社である株式会社中津川セラミック、株式会社飯島セラミックおよび株式会社可児セラミックの 3 社を合併させ、株式会社中津川セラミックを存続会社とし、他の 2 社は解散します。
- (2) その上で存続会社となる株式会社中津川セラミックを承継会社とし、当社のセラミック IC パッケージ事業との一体感を持たせた新会社として統合致します。

3. 組織再編の日程

新組織への移行は平成 21 年 10 月 1 日を予定としていますが、詳細内容につきましては決定した時点で改めてお知らせいたします。

以上